

WX－HCTIS 1P－導体構成

導体構成

7/0.45mm

導 体	構 成 (本 数 /mm)	7/0.45
	公 称 断 面 積 (sq)	1.25
	外 径 (mm)	1.35
絶 縁 体	厚 み (mm)	約0.32
	外 径 (mm)	約2.1
撚 上 り 径 (押 さ え テ ー プ 含 む)		約4.2
シールド	厚 み (mm)	約0.3
シース	厚 み (mm)	約0.4
仕 上 り 径 (mm)		約φ5.5
電 気 特 性	往 復 導 体 抵 抗 (Ω /m)	0.8以下
	熱 起 電 力 at100℃ (μ V)	4096
	補 償 接 点 温 度 (℃)	0 ~ +150℃
	熱 起 電 力 の 許 容 差 (クラス2) (μ V)	±100 (±2.5℃)
	絶 縁 抵 抗 ($M\Omega \cdot km$ 以上)	0.05
区 分	使用区分	耐熱用
	色別区分	2

